

製品ラインナップ



<p>BS-300CP マイクロ・カッティング・マシン</p>  <ul style="list-style-type: none"> 大型、異形試料に最適な精密切断システム 硬組織試料の薄片化、連続切片作製の必需品 	<p>SBT650 ロースピードダイヤモンドホイールソー</p>  <ul style="list-style-type: none"> 硬いサンプル、脆いサンプルにも幅広く対応できるスタンダード機 	<p>高速ダイヤモンドホイールソー</p>  <ul style="list-style-type: none"> 小さな試料からトリミングまで 超硬材料もスピーディーに切断
<p>プログラム自動研磨装置</p>		<p>SBT920 自動研磨装置</p>
 <ul style="list-style-type: none"> 最大4サンプルを同時処理 個別、均等加圧の両機能を搭載 研磨条件をメモリーでき、どなたでも再現性の高い研磨ができます 	 <ul style="list-style-type: none"> 手研磨/自動研磨を選択 ワークステーションでハンドラッピングジグを回転させながら保持するため、複合素材でもよりフラットな面出しができます 	
<p>マニュアル研磨装置</p>	<p>デュアル式マニュアル研磨装置</p>	<p>ハンド・ラッピングジグ各種</p>
 <ul style="list-style-type: none"> 手研磨でも条件コントロールで高い安定性 	 <ul style="list-style-type: none"> 2つの研磨板を個別制御 粗研磨、精密研磨を1台で 	 <ul style="list-style-type: none"> 試料サイズに応じた多彩なラインナップ
<p>Neoc-Pro ネオオスミウムコータ</p>		<p>CADE-E 親水化処理機能付カーボンコータ</p>
 <ul style="list-style-type: none"> 超薄膜(0.25nm~)導電被膜を作製 強固なアモルファスオスミウム膜で電子ビームのダメージなし 低倍率SEM観察でも、シャープな画像を取得 	 <ul style="list-style-type: none"> 真空引き~コーティングまでを5分で完了 蒸着源は99.995%の高純度炭素ファイバー プラズマクリーニング機能搭載 再現性高い膜厚コントロール 	
<p>qNano ナノ粒子マルチアナライザー</p>	<p>FS-1 マルチスペクトル・エリプソメトリー</p>	<p>P60 ポータブル接触角計 フェニックススマート</p>
 <ul style="list-style-type: none"> 液中ナノ粒子の「高精度サイズ分布」、「濃度(個数/mL)」、「表面電荷量」を測定 	 <ul style="list-style-type: none"> 4色MWE技術の新しいエリプソメトリー 10mSecで高速リアルタイム測定 In Situ計測を実現 	 <ul style="list-style-type: none"> 軽量でコンパクトなポータブルタイプ サンプルサイズを選ばず、大型試料や切断困難な試料でも測定ができます



多機能ダイヤモンドワイヤーソー

カタログ掲載内容: 2017年 7月時点